TO：	文 件 编 号	HXA-S03-06(06A)
	发 行 日 期	2026 年 7 月 01 日

承 认 规 格 书

品　　名：多层片式安规陶瓷电容器 (MLCC)

种　　类：X7R 安规系列

TYPE　：HCA□□□○○○☆☆☆◇◇Y

额定电压：250V　AC

客 户 承 认 栏	
承 认 日 期	年　　月　　日

厦门华信安电子科技有限公司技术部

TEL：0592-7828190　FAX：0592-7828193

Http：www.xmisnd.com

一.应用范围:

本承认规格书适用于在电子线路中作耦合，隔直，旁路，滤波，谐振，鉴频等。如开关电源、AC-DC 电源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇流器等片式陶瓷电容器(MLCC 类)。

产品获得：　VDE 认证，证书号：40052721；
适用标准：　DIN EN IEC 60384-14 (VDE 0565-1-1):2024-10;
　　EN IEC 60384-14:2023
　　IEC 60384-14:2023
　　UL 认证，证书号：E328673
适用标准：　UL 60384-14，CSA E60384-1:14，CSA E60384-14
　　CQC 认证，证书号：CQC21001316223
适用标准：　GB/T 6346.14-2023

二. 测试条件:

2.1 标准状态：无特别规定时，在标准状态进行试验及测定。
(a) 常温：15~35℃　　(b) 常湿：45~75%RH　　(c) 常压：86~106kPa
2.2 标准相对状态：假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下，以标准相对状态测定结果判定。
(a) 常温：25±2℃　　(b) 常湿：60~70%RH　　(c) 常压：86~106kPa

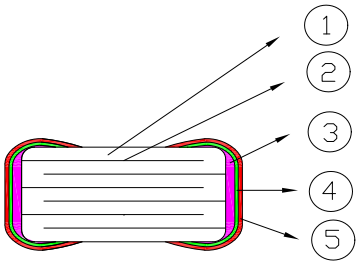
三. 品名构成说明:

例：**HCA　1808　X7R　102　K　251　P　T　Y**
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

项目 No	表　　示　　说　　明					
①	电容器种类别：　HCA---安规系列 MLCC(X1/Y2)					
②	产品尺寸	代码	1808	1812	2211	2220
		L*W (inch)	0.18*0.08	0.18*0.12	0.22*0.11	0.22*0.20
		L*W (mm)	4.50*2.00	4.50*3.20	5.70*2.80	5.70*5.00
③	温　度 特 性：　X7R　(±15%)					
④	公称静电容量：　102 — 1000pF　(三数字法,单位：pF)					
⑤	静电容量公差：　B-±0.1pF, C - ±0.25pF, D - ±0.5pF, J - ±5%, K- ±10%					
⑥	额　定 电 压：　251 — 250V AC					
⑦	端　头 材 料：　S:银,C:铜,P: 三层电镀端电极					
⑧	包 装 方 式：	T	编带包装			
		B	散装(PE 袋)			
⑨	Y 安规产品					

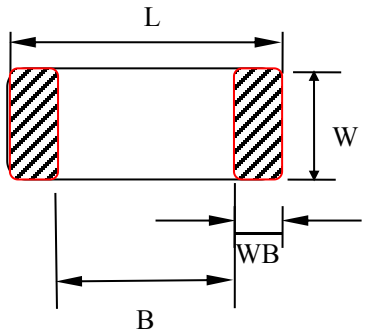
四. 制品结构和尺寸及容量范围:

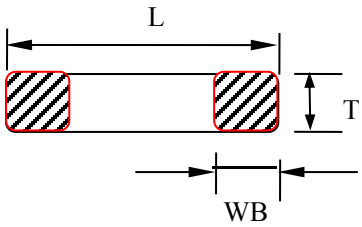
☆ 制品结构:



序号	名称
①	陶瓷介质
②	内电极
③	外电极（含树脂电极）
④	镍层
⑤	锡层

☆ 制品尺寸:





型　　号		尺　　寸　　(mm)				
英制表示	公制表示	L	W	T	B(min)	WB(min)
1808	4520	4.80±0.50	2.00±0.30	2.00±0.20	4.0	0.20
1812	4532	4.80±0.50	3.20±0.30	2.00±0.20	4.0	0.20
2211	5728	5.70±0.50	2.80±0.40	2.50±0.20	4.0	0.20
2220	5750	5.70±0.50	5.00±0.40	2.50±0.20	4.0	0.20

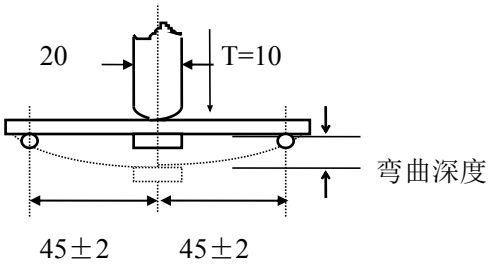
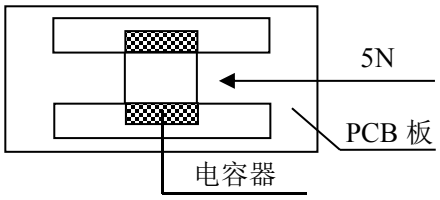
电容容值&厚度

1808		1812		2211		2220	
Cap (pF)	250VAC	Cap (pF)	250VAC	Cap (pF)	250VAC	Cap (pF)	250VAC
100	2.00±0.30	100	2.00±0.30	100	2.50±0.40	100	2.50±0.40
120		150		150		150	
130		180		180		220	
150		220		220		270	
180		270		270		330	
220		330		330		470	
270		390		470		560	
330		470		560		680	
390		560		680		820	
470		680		820		1000	
560		820		1000		1200	
680		1000		1200		1500	
820				1500		1800	
1000				1800		2200	
				2200		2700	
						3300	
						4700	

五. 规格及测试方法:

<table>
<tr><th>No</th><th>项　　目</th><th>规　　格</th><th>测　试　方　法</th></tr>
<tr><td>1</td><td>使用温度范围</td><td>-55~+125℃</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>外观及尺寸</td><td>1.外观无可见损伤
2.尺寸符合规格要求
3.爬电距离（min）：4mm
4.电气间隙（min）：3mm</td><td>目视检查外观.
尺寸使用游标卡尺测量.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>静电容量</td><td>符合规定许容差以内</td><td>
<table>
<tr><th>标称容量</th><th>测试频率</th><th>测试电压</th></tr>
<tr><td>≤10μF</td><td>（1±10%）KHz</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr>
<tr><td>＞10μF</td><td>（120±10%）Hz</td><td>0.5±0.1Vrms</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>损耗角正切
(DF 值)</td><td>X7R 特性:
DF≤2.5%</td><td>Cr≤10μF, 以频率（1±10%）KHz, 电压 1V±0.2Vrms 测定.
Cr＞10μF, 以频率（120±10%）Hz, 电压 0.5V±0.1Vrms 测定.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>绝缘电阻</td><td>X7R 特性:
IR≥6000MΩ, C≤330nF
IR*Cr≥2000S, C＞330nF</td><td>测试电压:100V
测试时间:60±5 秒
测试湿度:≤75%
测试温度:25±5℃
测试充放电电流:≤50mA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>耐电压</td><td>无介质被击穿或损伤</td><td>X1 系列：＞1075 V(DC)
Y2 系列：＞1500 V(AC)
注：在端子间施加上述的电压 60±1S 时不应观察到任何故障，并且充电/放电电流不超过 50mA</td></tr>
</table>

五. 规格及测试方法:

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="2">项　　目</th><th>规　　格</th><th>测　试　方　法</th></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td colspan="2" rowspan="3">可焊性</td><td rowspan="3">1.上锡率应大于 95%
2. 外观无可见损伤</td><td colspan="2">将电容器在 80-120℃预热 10-30 秒,无铅焊料,使用助焊剂</td></tr>
<tr><td>焊锡温度</td><td>245±5℃</td></tr>
<tr><td>焊接时间</td><td>2±0.5 秒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">耐焊接热</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="4" colspan="2">将电容器在 100-200℃预热 10±2 秒,浸锡温度:265±5℃,浸锡时间:10±1 秒.然后取出溶剂清洗干净.室温,放置时间:24±2 小时.</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>X7R 特性: ≤±15%</td></tr>
<tr><td>DF 值</td><td>同 NO4</td></tr>
<tr><td>IR</td><td>同 NO5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">抗弯曲强度</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="2" colspan="2">试验基板：Al_2O_3 或 PCB
PCB 板的尺寸：
厚度: 1.6mm
长度: 100mm
宽度: 40mm
弯曲深度: 1mm
施压速度: 0.5mm/sec.
单位: mm
应在弯曲状态下进行测量。

</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>C0G ≤±5% 或
±0.5pF（取较大者）
X7R ≤±10%</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">端头结合强度</td><td>外观无可见损伤</td><td colspan="2">施加的力:5N
时间:10±1S

</td></tr>
</table>

五. 规格及测试方法:

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="2">项　　目</th><th>规　　格</th><th>测　试　方　法</th></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">温度循环</td><td>△C/C≤±7.5%</td><td>预处理:上限温度 1 小时,放置 24±1 小时,初始测量.
电容器作 5 次温度循环.
<table>
<tr><th>步骤</th><th>温度(℃)</th><th>时间</th></tr>
<tr><td>1</td><td>下限温度</td><td>30±3 分钟</td></tr>
<tr><td>2</td><td>常温常湿</td><td>2~3 分钟</td></tr>
<tr><td>3</td><td>上限温度</td><td>30±3 分钟</td></tr>
<tr><td>4</td><td>常温常湿</td><td>2~3 分钟</td></tr>
</table>
在常温常湿下放置 24±2 小时后再测试.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">12</td><td rowspan="4">稳态湿热</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="4">在常温常湿下放置 24 小时后再测试.
<table>
<tr><td>温度</td><td>40±2℃</td></tr>
<tr><td>湿度</td><td>93±2%RH</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>500+24,-0 小时</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>≤±10%</td></tr>
<tr><td>DF 值</td><td>≤2 倍的初始标准</td></tr>
<tr><td>IR</td><td>IR ≥ 3000M Ω 或 IR*Cr ≥ 1000S 取较小值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">13</td><td rowspan="4">耐久性实验</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="4">充放电流限制在 50mA 以下.
<table>
<tr><td colspan="2">温度</td><td>125±3℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">时间</td><td>1000+48,-0 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">电压</td><td>X1 系列</td><td>313 VAC</td></tr>
<tr><td>Y2 系列</td><td>425 VAC</td></tr>
</table>
每隔一个小时，将电压升高到 1000 VAC，持续时间 0.1 秒。

在常温常湿下放置 48±4 小时后再测试.</td></tr>
<tr><td>静电容量变化率</td><td>≤±20%</td></tr>
<tr><td>DF 值</td><td>≤2 倍的初始标准</td></tr>
<tr><td>IR</td><td>IR ≥ 3000M Ω 或 IR*Cr ≥ 1000S 取较小值</td></tr>
</table>

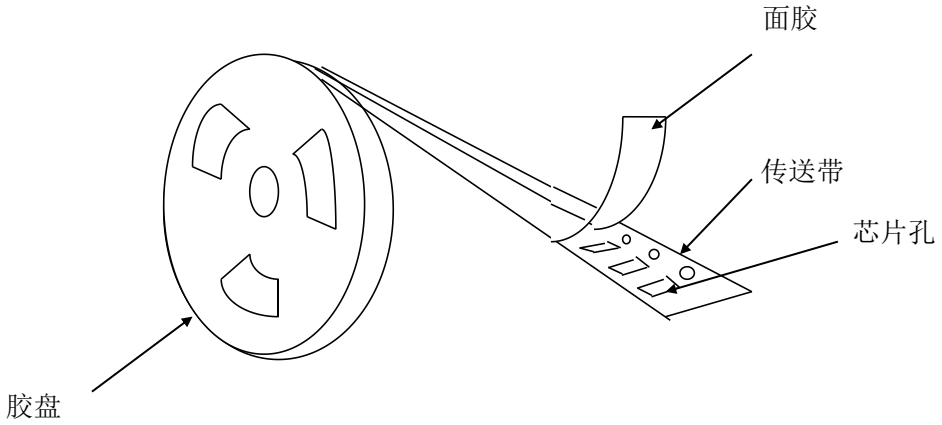
注：NO3，11，12，13 电容的初值测定：先放在 150℃预热 1 小时,再常温常压放置 48 小时测试.

五. 规格及测试方法:

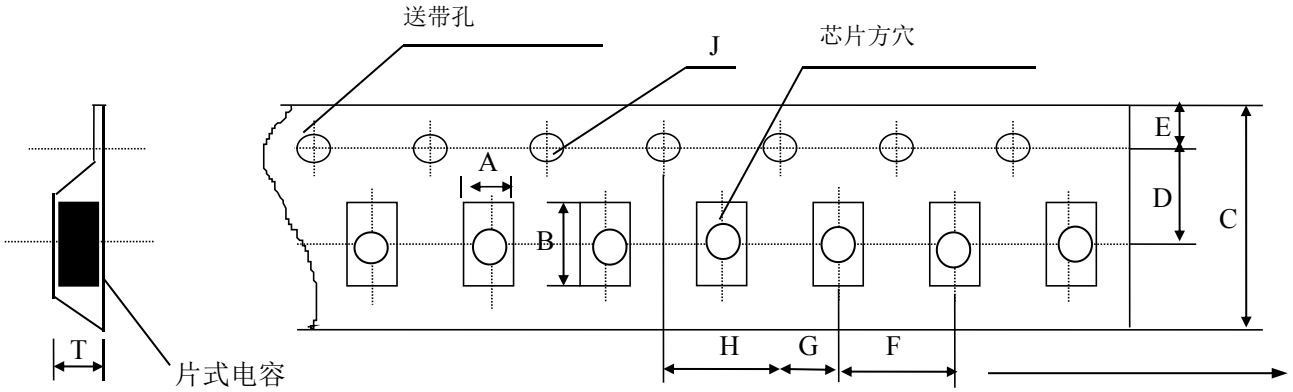
No	项　　目	规　　格	测　试　方　法
14	自燃性试验	用未处理过的纯棉布缠绕电容器，棉布不应引燃	每一个样品承受一个贮能电容器放电 20 次，贮能电容器放电后给被试电容器充电到 Ui 的峰值电压。每两次放电时间间隔 5 秒，测试中额定的交流电压施压于电容器，并在最后一次的放电后持续两分钟。
15	阻燃性试验	电容器不应燃烧	暴露于火焰时间不大于 5 秒
16	脉冲电压	脉冲电压峰值：5KV 脉冲次数 3 次	施加脉冲电压峰值为 5KV,施加 3 次脉冲，脉冲间隔时间不少于 10 秒。 无永久性击穿或飞弧。

六. 包装方式:

☆ 塑胶卷盘结构:



☆ 塑胶带尺寸结构：适合 1808（4520）~2220（5750）型产品

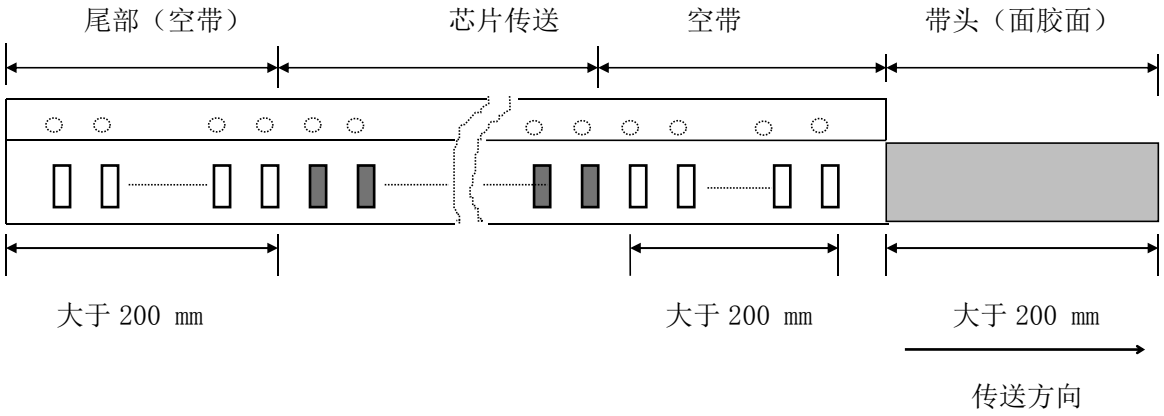


代号 / 规格	A	B	C	D*	E	F	G*	H	J	T
1808 (4520)	2.20 ± 0.10	4.95 ± 0.10	12.00 ± 0.10	5.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	4.00 ± 0.10	1.50 -0/+0.10	3.0 Max
1812 (4532)	3.66 ± 0.10	4.95 ± 0.10	12.00 ± 0.10	5.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	8.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	4.00 ± 0.10	1.55 -0/+0.10	4.0 Max
2211 (5728)	3.0 ± 0.10	6.3 ± 0.10	12.00 ± 0.10	5.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	8.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	4.00 ± 0.10	1.55 -0/+0.10	4.0 Max
2220 (5750)	5.3 ± 0.10	6.3 ± 0.10	12.00 ± 0.10	5.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	8.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	8.00 ± 0.10	1.55 -0/+0.10	4.0 Max

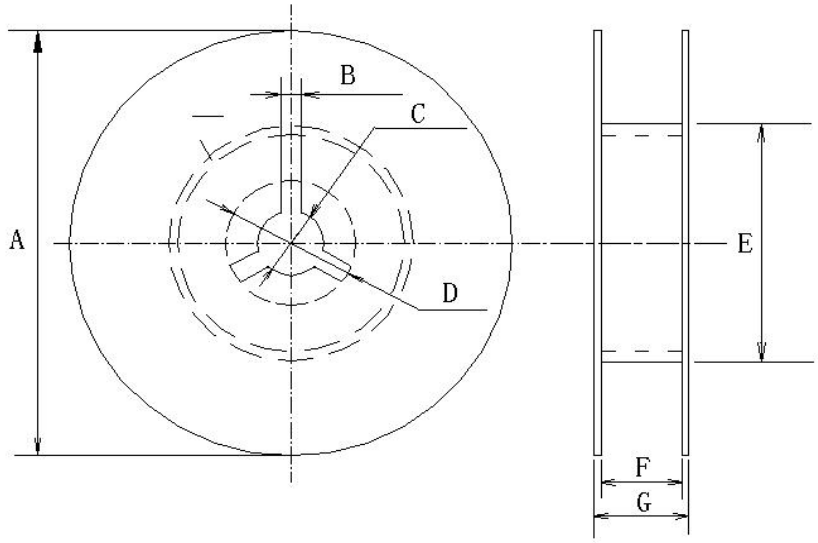
注：*表示此处对尺寸的要求非常精确。

六. 包装方式:

☆ 传送带的前后结构：



☆ 卷盘尺寸

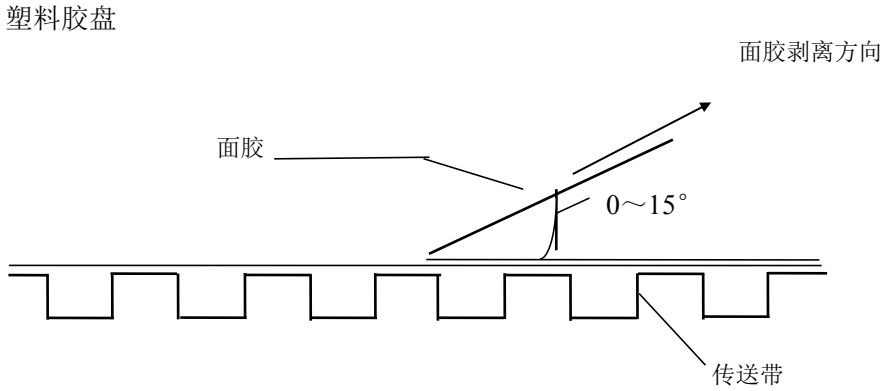


（单位：mm）

卷盘型号	A	B	C	D	E	F	G
7′REEL	Φ178±2.0	3.0	Φ13±0.5	Φ21±0.8	Φ50 或更大	10.0±1.5	12max
13′ REEL	Φ330±2.0	3.0	Φ13±0.5	Φ21±0.8	Φ50 或更大	10.0±1.5	12max

六. 包装方式:

☆ 关于卷带面胶剥离强度的说明:



标准：0.1N<剥离强度<0.7N

☆ 包装数量

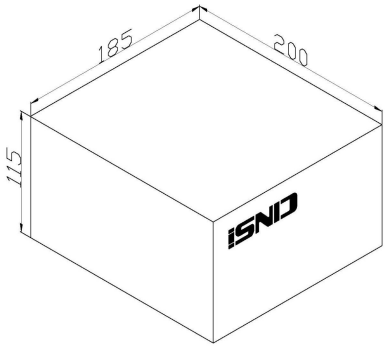
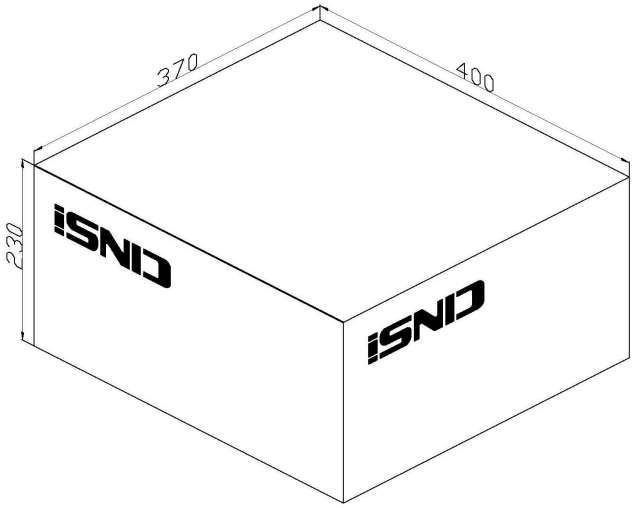
尺寸	包装形式和数量　　单位：pcs	
	胶带卷盘（ET）	散装（PE 袋）
1808（4520）	2000	2000
1812（4532）	1000	2000
2211(5728)	500	500
2220（5750）	500	500

注:包装的形式可根据客户的要求来定。

六. 包装方式:

☆ 外包装

内盒(A 箱)装 10 盘编带品

区　　分	图　　示
内盒(A 箱) Size: 200*185*115mm	
外箱(W 箱) Size: 400*370*220mm W 箱可装 6 个 A 箱	

七. 使用注意事项:

片式瓷介电容器(MLCC)在短路或开路的电路中都有可能失效,在超出本承认书或相关说明书中所述使用工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能着火、燃烧.所以按本承认书的有关说明来进行.

7.1 工作温度：

工作温度必须控制在制品承认规格书规定的温度范围内。另电容器的表面温度，包括自身发热，必须低于最高工作温度。

7.2 工作电压:

- 端子间的工作电压必须低于额定电压。当在电容器上同时施加交流与直流电压时其最大峰值电压必须低于额定电压；同样当交流或脉冲尖峰信号峰值须低于额定电压.
- 即使在满足低于额定电压的条件下，若在电容上反复施加高频交流电压或脉冲电压，电容器的信赖性也会因此被削减.
- 减小输入电压的额定值将会大大降低失效率，因为失效率与电压的 3 次方成比例，即额定电压为 U_R 的制品在工作电压为 U_W 时其失效率按(UW/UR)3 次方的比例降低.

7.3 电容器的保存：

请不要在以下地方使用或保存电容器

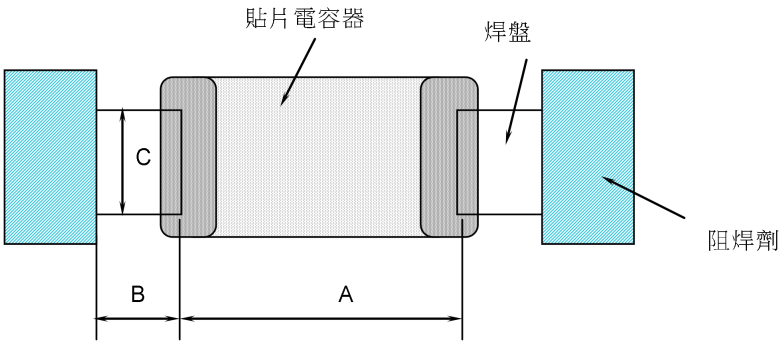
- 日光直射到的地方
- 直接接触到水,盐水, 凝结露水的地方
- 有腐蚀性气体的地方，如硫化氢，亚硫酸，氯气，氨气等

电容器请不要保管在高温高湿的环境中，应该保管在室温 5~40℃ 湿度 20~70%RH 以内的环境中，并在 12 个月内使用。

7.4 P.C 板的设计:

端子上的焊锡量对电容器的信赖性有直接的影响。

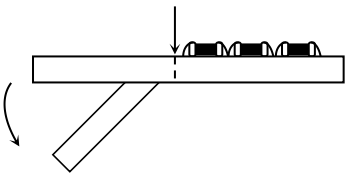
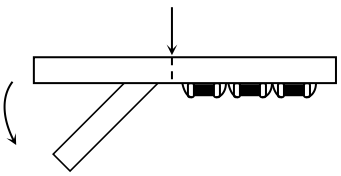
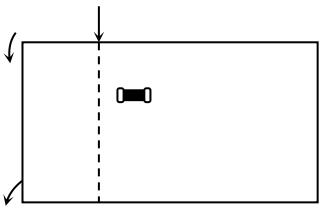
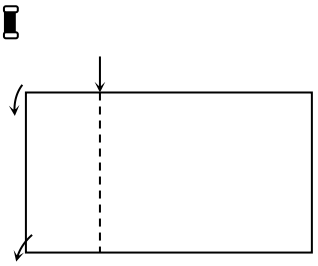
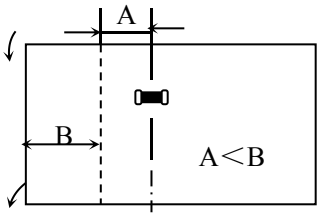
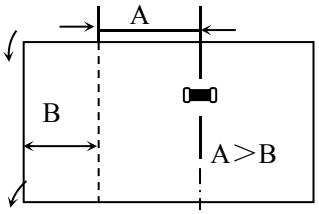
- 若端子上有越多的焊锡，在贴片电容上产生的应力就愈大，贴片电容器被损伤的机率越高.在设计 P.C 板时，请设计好焊盘的形状及尺寸，以便使端子上有适量的焊锡.
- 避免多个端子共享一个焊盘，应使每个端子使用独立的焊盘.
- 制品 SIZE 及建议的焊盘尺寸



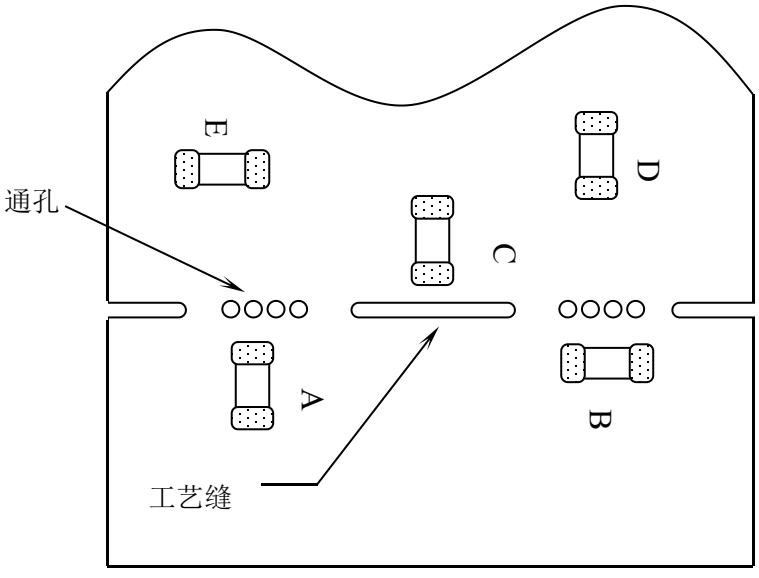
焊锡方式	回流焊			
代码	1808(4520)	1812(4532)	2211(5728)	2220(5750)
A	4.0~4.3	4.0~4.3	4.0~4.8	4.0~4.8
B	1.2~1.4	1.2~1.4	1.4~1.6	1.4~1.6
C	1.5~2.0	2.4~3.2	2.0~2.8	4.0~5.0

七. 使用注意事项:

● 片式电容器在 P.C 板上的布局建议：

	不利于抵制弯曲应力	利于抵制弯曲应力
贴装面	通孔或工艺缝  贴装面朝上裂开 P.C.B 板	通孔或工艺缝  贴装面朝下裂开 P.C.B 板
贴片电容分布图	垂直于通孔或工艺缝 	平行于通孔或工艺缝 
与工艺缝间距	靠近工艺缝时应力大 	远离工艺缝时应力较小 

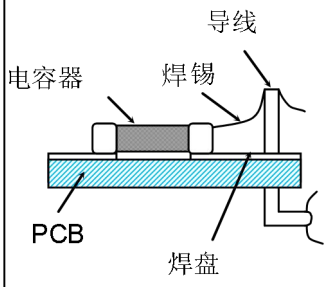
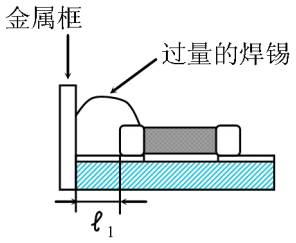
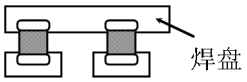
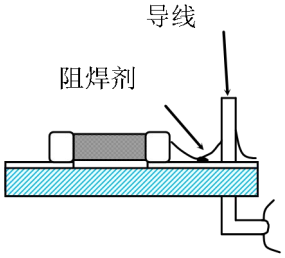
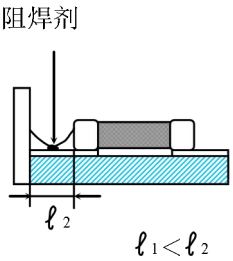
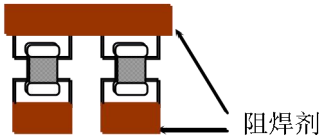
● 貼片電容器在 P.C 板上位置與機械應力的關系。



电容器上的应力 A＞B=C＞D＞E

七. 使用注意事项:

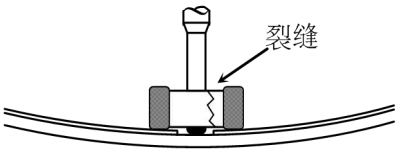
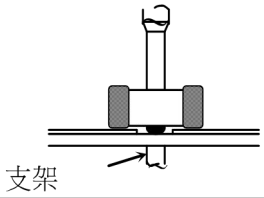
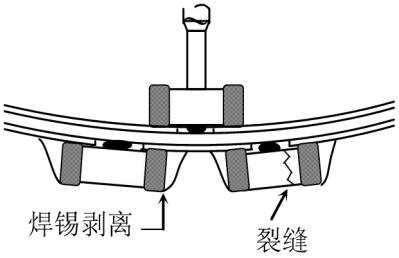
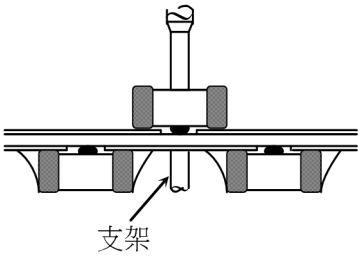
● 推荐布局

例子	共用焊盘	与金属框架焊接	与其它SMD元件共用焊盘
应避免			
推荐设计			

7.5 表面贴装:

贴装头的应力如果贴装头调整得过低，贴装头装在贴片电容上产生过大应力导致电容器出现裂纹，请遵循以下预防措施

- 请调整贴装头的位置使其底部可接触 P.C 板表面，但不会挤压它；
- 调整贴装头使静态压力为 1~ 3 牛顿；
- P.C 板底部的支持支架对贴装头碰撞所产生的动能最小化起很重要的作用，参考如下：

	不推荐	推荐
单面贴装		
双面贴装		

当定心凸轮损坏时，可能会对电容产生机械冲击力使其破裂，请务必控制好定心轮的尺寸，并给予足够的预防保养及更换。

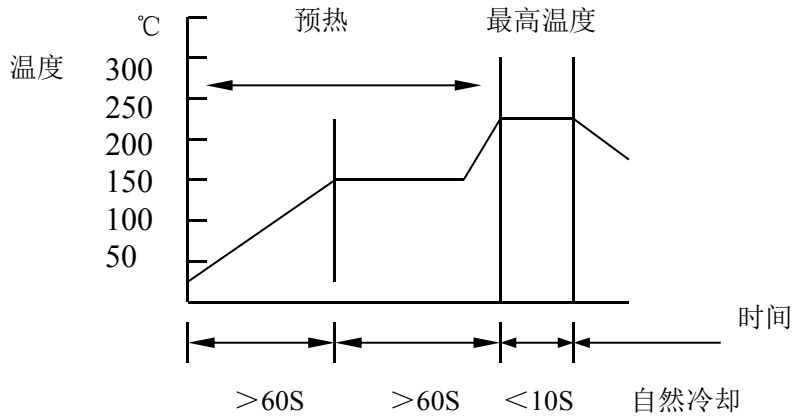
七. 使用注意事项:

7.6 焊锡：

焊锡时，不要把电容器的本体浸到焊锡液中,焊锡量要适中，请选定合适的焊锡材料.

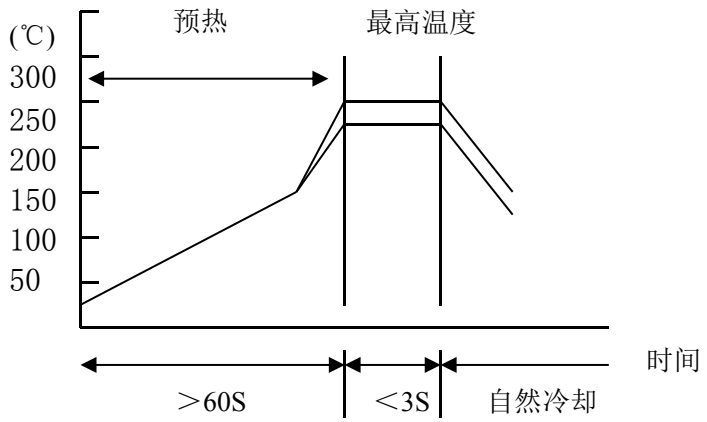
- 助焊剂选择：尽管高活性的助焊剂能提高焊锡性，但其中的活性物质同时也能降低贴片电容器的绝缘性。为避免电容器绝缘性的降低，建议如下:
  (1) 建议使用中等活性的树脂型助焊剂(CL 含量 0.1wt%以下)，避免高活性的助焊剂。
  (2) 请适量使用助焊剂，勿使用过量的助焊剂。
  (3) 当使用水溶性助焊剂时，一定要有足够的清洗。
- 为避免因温度的突然变化而引起的芯片开裂或局部爆炸的现象发生,请按有关温度曲线图表来进行.

(a) 回流焊接温度曲线图



	Pb-Sn 焊接	无铅焊接
尖峰温度	230℃～250℃	240℃～260℃

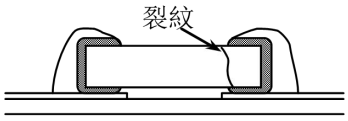
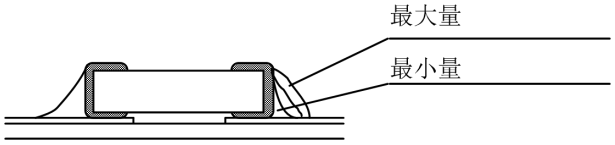
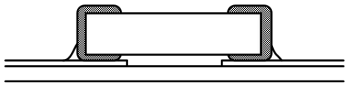
(b) 手工焊接温度曲线图



七. 使用注意事项:

预热	烙铁头温度	烙铁功率	烙铁头直径	焊接时间	锡膏量	限制条件
△≤130℃	最高300℃	最大20W	建议1mm	最长5s	≤1/2芯片厚度	请勿使用烙铁头直接接触陶瓷元件

7.7 焊锡量：当温度变化时,过量的焊锡在贴片电容器上产生很高的张力，从而导致电容器破裂；焊锡不足时又会使电容器从 P.C 板上剥离.

过量的焊锡		过大的张力使得电容器破裂
适量的焊锡		
焊锡不足		强度过低会引起焊接失败或使电容器从P.C板上剥离

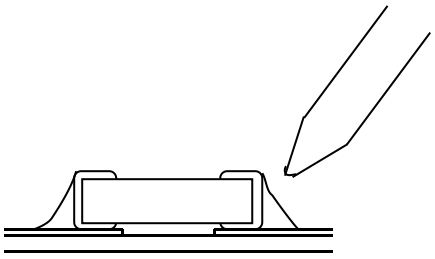
7.8 烙铁焊

- 烙铁头温度因烙铁自身类型、P.C 板的材料及焊盘尺寸不同而有所不同。烙铁头温度愈高焊接速度就愈快，但其热冲击可能会导致贴片电容器破裂。建议以下条件：

温度℃	功率(W)	烙铁直径(mm)
300 Max	20 Max	3.0

- 电烙铁与诱电极直接接触会使贴片电容器破裂,勿使烙铁与端电极接触.

手工焊接



七. 使用注意事项:

7.9 清洗：若洗净液使用不当，助焊剂的残留物或一些其它杂质将会粘附在电容器表面，将会影响电容器信赖性特别是其绝缘阻抗.

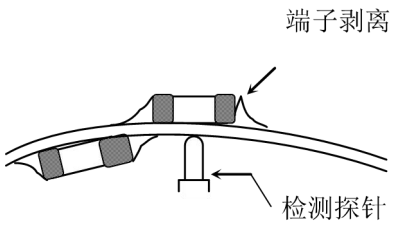
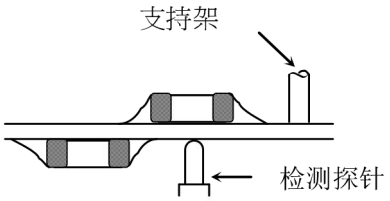
- 清洗不足时
  (1) 导线和端电极会被助焊剂时里的卤素腐蚀.
  (2) 助焊剂里的卤素将会附着在电容器的表面，使电容器的绝缘电阻变小.
  (3) 若是使用水溶性助焊剂上述的问题(1)及(2)更为明显.
- 过量清洗时
  (1) 过量清洗将会破坏电容器表面的涂层材料，使电容器受损伤。
  (2) 当用超声波清洗时，输入过高的超声波能量会对贴片电容器的本体与端电极间的连接产生影响。为了避免这些请注意以下事项：
  功率:20W/L Max, 频率:40KHz Max, 时间:5 分钟 Max
- 若清洗液被污染，卤素含量增加也将会导致与未完全清洗时同样的后果.

7.10 P.C. 板的涂装及封装

- 请确认在此涂层固化时无有害的分解物或还原性气体释放
- 请确认固化的温度

7.11 贴片电容器贴装后的操作

- 焊接后的操作中，不要弯曲或是扭曲 P.C. 板，否则电容器会产生断裂或裂纹。
- 当对 P.C 板做功能测试时，一般会趋于调高测试探针的压力以防接触不良.但若压力过大使 P.C 板弯曲,可能会导致贴片电容器破裂或使电极剥离.请调整好测试探针不要使 P.C 板弯曲.

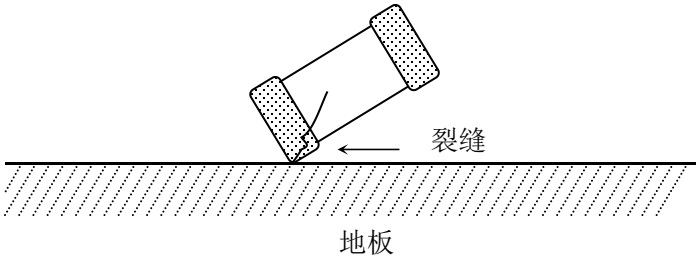
项目	不合理	合理
P.C板弯曲示意图		

- PCB 板分离时弯曲会导致芯片破损或焊缝开裂. 与 PCB 办分离时对芯片施加压力的大小顺序为回推＜切割刀＜V 字型槽＜孔装接线,与 PCB 办分离时必须使用专门的加具而不是用手操作.

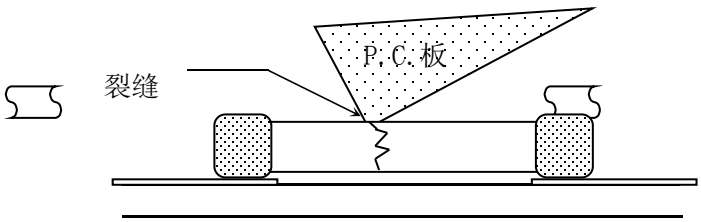
七. 使用注意事项:

7.12 散落电容器的处理

- 若不小心把电容器掉落在地板上,电容器可能已破裂.一旦发生请不要使用此电容器,特别是大尺寸的电容更易引起破裂，请小心操作.



- 叠放已贴装好的 P.C 板,P.C 板的一个角可能会碰到另一板上的电容器引起电容的破裂.



7.13 其它安全注意事项：

在医疗，航空或其它重要领域，若电容器失效会在社会上造成重大人员伤亡及损失。所以在这些领域务必使用专门设计的高信赖性的电容器。使及用于以下产品时，请事先联络.

- 航空机器,宇宙机器,海底机器,发电厂用机器,医疗机器
- 运输机器(机动车,汽车,船舶等),交通信号用机器,防灾防犯罪机器,情报处理机器
- 和上述机器类似的机器

其他有关电容器的使用上的注意事项请联络厦门华信安电子科技有限公司的工程师.

※　本产品符合 RoHS 要求，满足 REACH SVHC 管控标准，并且遵循无卤规范，各项有害物质含量均低于规定限值。